



親愛的業界先進:

隨著科技日新月異，面臨到的挑戰也與日遽增，誰能掌握未來，就能掌握先機，創新已然成為發展趨勢，如何能在這競爭激烈的時代中脫穎而出呢?岱陞科技因應趨勢發展，為產業界推動達梭系統 3D 體驗解決方案，期望和業界先進一同在未來拔得頭籌，共創雙贏，提升企業價值及競爭力，2018 年 8 月 30 日，岱陞科技將於高雄舉辦遇見未來創新研討會，岱陞科技團隊與您分享交流最新技術解決方案與實務，誠摯的邀請您共襄盛舉!

岱陞科技股份有限公司  
達梭系統股份有限公司 敬邀

~~議程~~

- 13:00-13:30 來賓報到
- 13:30-13:40 致詞歡迎
- 13:40-14:40 PowerBy&ENOVIA 設計配置協同管理
- 14:40-15:00 Tea Time Break
- 15:00-15:50 3DEXPERIENCE CATIA 設計與應用
- 15:50-16:40 數位工廠 DELMIA\_裝配與人因的應用
- 16:40-17:00 Q & A

報名方式:E-mail: [berry@uprise.com.tw](mailto:berry@uprise.com.tw) 網路報名:[www.uprise.com.tw](http://www.uprise.com.tw)

傳真報名 : 07-3350573 電話報名 : 07-3350570#12 黃小姐

研討會日期/地點:

高雄場: 2018 年 8 月 30 日(四)/集思高雄亞灣會議中心 3F-305 會議室

## <研討會報名表>

<b>研討會名稱</b>	<b>2018 岱陞科技遇見未來創新研討會</b>		
公司/單位			
來賓姓名		聯絡電話	
E-mail 帳號			
研討會地點	<input type="checkbox"/> 高雄場次： <u>8/30 (四) 集思高雄亞灣會議中心</u> 電話：07-235-1138 地 址：高雄市前鎮區成功二路 25 號 3 樓		
報名參加者，請填妥以上表格後傳真 07-335-0573 或 e-mail 至黃小姐 電話：07-335-0570 #12 <a href="mailto:berry@uprise.com.tw">berry@uprise.com.tw</a> 黃小姐			